

D-SUB HDF6.3 T15HU 3.2B4 TY BK



Ассортимент продукции включает следующие модели:

- 90°, лежащая (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
- Конструкция фланца в виде высверленного отверстия, резьбовая гайка UNC 4-40 и резьбовая гайка UNC 4-40
- Маркированные контакты (номинальный ток: 3 А)
- Процесс пайки: ТНТ (волной)
- Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и контактными выводами для экранирования
- Упакованы в лоток (TY)
- Расширенный диапазон температур: от -55 до +85 °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик

Основные данные для заказа

Версия	Данные OMNIMATE – разъем D-SUB, розеточная колодка, Гайка с резьбой UNC 4-40, Соединение ТНТ под пайку, Шаг в мм (P): 2.29 mm, Количество полюсов: 15, $\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $\geq 100 \mu\text{m}$ Sn, 500, PBT GF, черный, Tray
Заказ №	2706950000
Тип	D-SUB HDF6.3 T15HU 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118808063
Кол.	90 Штука
Упаковка	Tray
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00

D-SUB HDF6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E92202

Размеры и массы

Глубина	22.2 mm	Глубина (дюймов)	0.874 inch
Высота	12.55 mm	Высота (в дюймах)	0.4941 inch
Ширина	67 mm	Ширина (в дюймах)	2.6378 inch
Масса нетто	6.11 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Упаковка

Упаковка	Tray	Длина VPE	305.00 mm
VPE с	202.00 mm	Высота VPE	25.00 mm

Системные характеристики

Количество полюсов	15	Длина штифта для припайки (l)	3.2 mm
Монтаж на печатной плате	Соединение THT под пайку	Шаг в дюймах (P)	0.045 "
Материал экрана	Сталь	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Боковая панель, свойства	Гайка с резьбой UNC 4-40	Вид соединения	Соединение под пайку
Серия изделия	Данные OMNIMATE – разъем D-SUB	Шаг в мм (P)	2.29 mm
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	500
Угол вывода	90°	Поверхность экрана	луженый
Техпроцесс пайки	Пайка вручную, Пайка волной припоя	Размеры выводов под пайку	восьмиугольный

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт	1000 V AC	Сопротивление изоляции	≥ 1000 MΩ
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	3 A

Данные о материалах

Изоляционный материал	PBT GF	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Сопротивление изоляции	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал контактов	Сплав меди	Материал контакта	Сплав медный
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Структура слоев соединения под пайку	≥ 50 μ" Ni / ≥ 100 μ" Sn
Структура слоев штепсельного контакта	≥ 50 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au	Рабочая температура, мин.	-55 °C

Технические данные

Рабочая температура, макс. 105 °C

Важное примечание

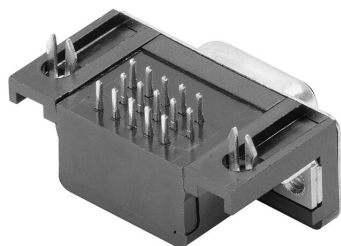
Примечания

Классификации

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

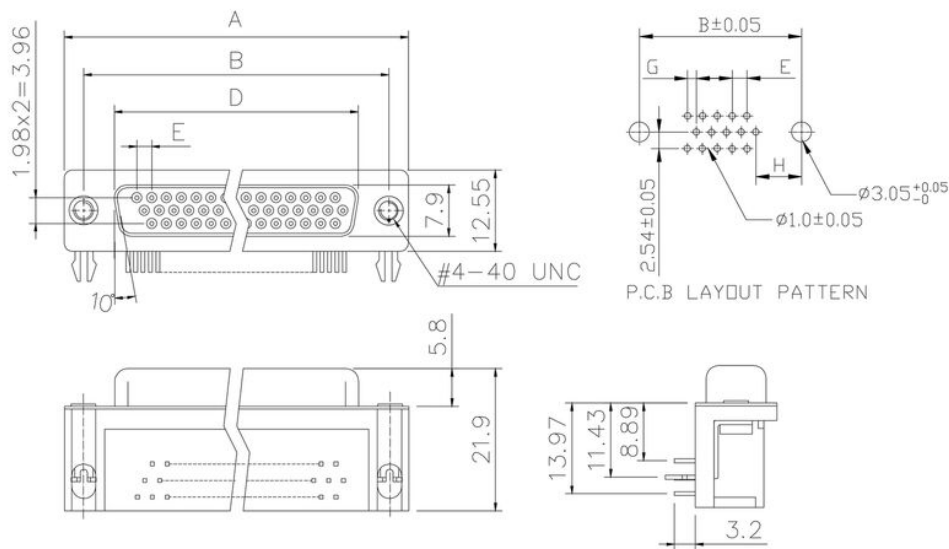
D-SUB HDF6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Изображения



D-SUB HDF6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Изображения



Tolerance	
x.	± 0.38
x.x	± 0.25
x.xx	± 0.13
DIM	TOL
x.°	± 3°
x.x°	± 1.0°
Angle	TOL

Dimensions

No. of poles	A	B	D	E	G	H
15	30.81	24.99	16.35	2.29	1.145	7.04